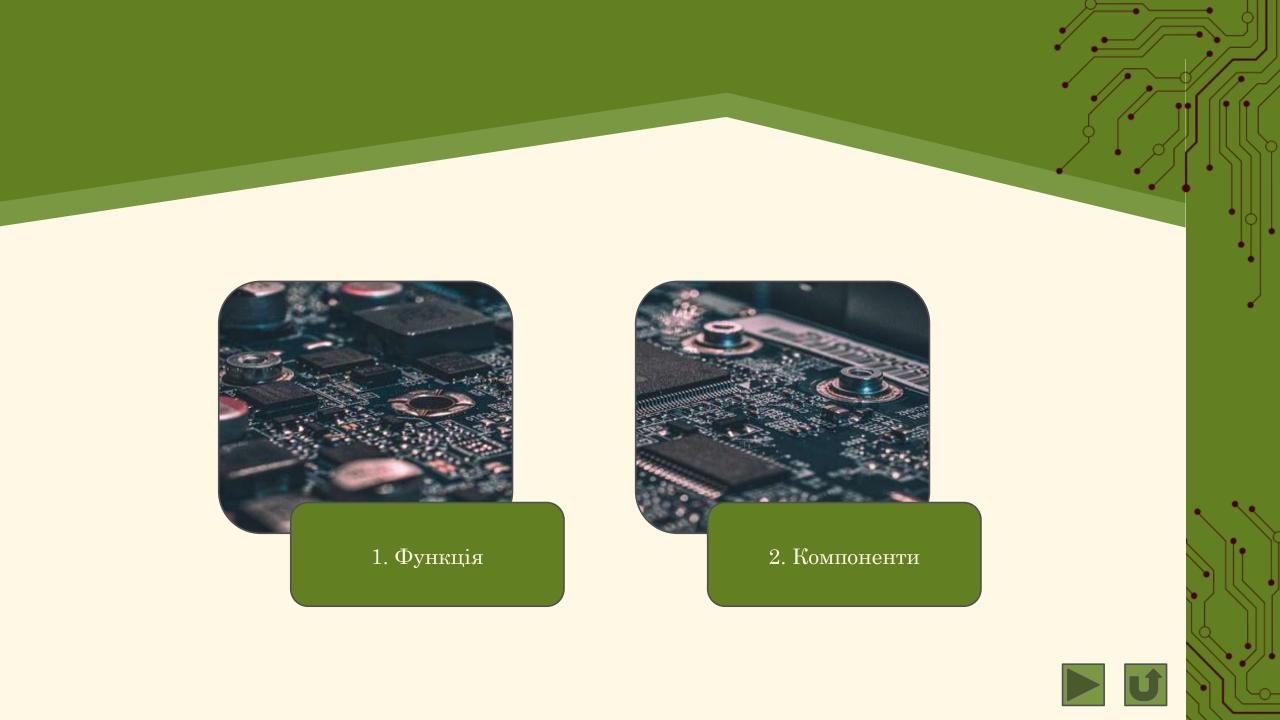


Принцип роботи материнської плати

Підготувала учениця

групи №11

Яцюк Дарина



Функція

Материнська плата по суті відповідає за з'єднання всіх різних компонентів всередині комп'ютера.

У ньому є роз'єми майже для всіх типів компонентів, від оперативної пам'яті до портів USB.

З'єднуючи ці компоненти разом, це дозволяє їм спілкуватися один з одним, щоб ваш комп'ютер міг робити те, що ви хочете.

2. Компоненти





Компоненти











BIOS

BIOS (базова система
введення/виведення) — це програма,
яку використовує мікропроцесор для
запуску комп'ютерної системи після
ввім
RAID
ми приладами



При Роз'єми ; він спочатку пі підключення на місці та чи працюють вони.

Після п Слоти
завантажувальних пристроїв BIOS завантажує
тючові частини в оперативну пам'ять
комп'ютера з жорсткого диска або
да (завантажувальний пристрій).





RAID

RAID of BIOS фізичних дистив в одну логічну цілісність, яка використовує спеціальне апаратне або програмне забезпечення.

Чипсет

Зазвичай реалізується на серверах, а також може використовуват ися на робочих станціях.

Призначає данні на кількох дисках і сприяючи стандартизованому накладанню операцій введення/виведення.

RAID

Відзеркалення та видалення

Смуги всіх дисків переплітаються та сортуються відповідно

Слоти

юаит.

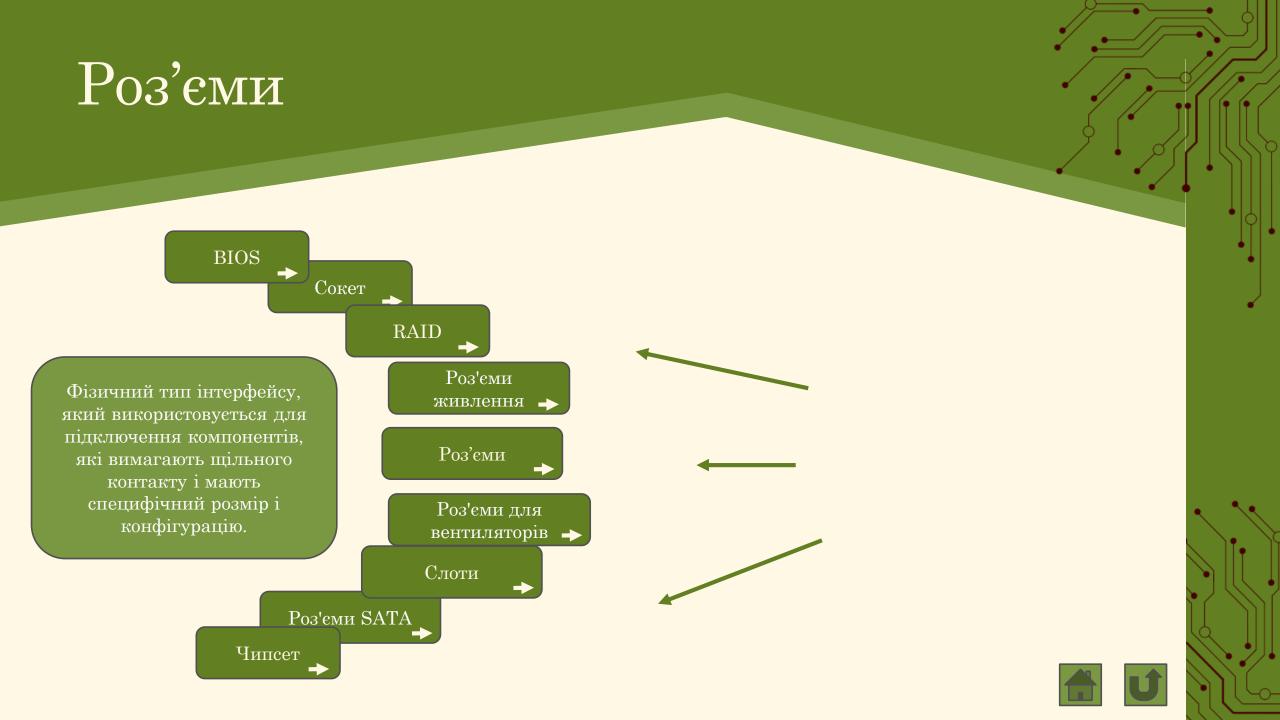
Віддзеркалення відтворює ідентичні дагі на кількох дисках, а видалення відокремлює ці дані, при цьому видалення помагає роздоділити ні на кількох дисках.

В однокористувацькій системі, де зберігаються загальні записи, смуги зазвичай розташовані так, що вони невеликі, щоб проміжок одного запису охоплював усі диски, і до нього можна було легко отримати доступ, читаючи всі диски одночасно.









Сокет

Сокет має контакти, що з'єднуються з контактами процесора, забезпечуючи передачу живлення і даних. •

Контакти забезпечують передачу живлення, даних і сигналів між процесором і материнською платою.



Роз'єми

1 живлення → чні

імпульси від джерела

живлення через

материнську плату, вони ж

Роз'єми для вентиляторів **→**

Дані передаються між ЦП і материнською платою через шини (bus), які є набором провідників, що з'єднують компоненти системи.

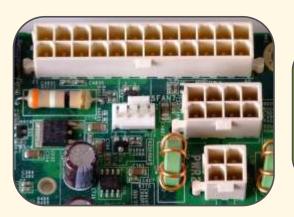




Роз'єм живлення

Контакти на роз'ємі живлення забезпечують електричний зв'язок між блоком живлення і материнською платою.

Це з'єднання дозволяє передавати різні напруги (наприклад, 3.3V, 5V, 12V) до материнської плати.



Роз'єми живлення 🛶

Блок живлення перетворює змінний струм з електричної мережі на постійний струм з різними Роз'єми для вентиляторів 🛶

Роз'єми SATA Через роз'єм жин ередаються на материнську плату і далі до інших компонентів, таких як процесор, оперативна пам'ять, відеокарта та накопичувачі.







Роз'єм для кулера

Контакти на роз'ємі для вентилятора забезпечують електричний зв'язок між вентилятором і материнською платою.



Роз'єми

Контакти передають електричні сигнали, такі як живлення, земля та сигнали керування швидкістю обертання вентилятора.

Деякі мате Роз'єми SATA тилятора за допомогою пульсуючої широтно-імпульсної модуляції (PWM). Для цього зазвичай використовується четвертий пін на роз'ємі.

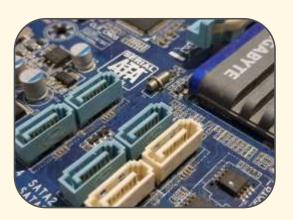




Роз'єм SATA

Кабель SATA має два контактні піна для передачі даних і два піна для живлення.

Передача даних відбувається серійно (по одному біту за раз), що дозволяє підвищити швидкість передачі даних і зменшити кількість кабелів.



Роз'єми

живлення на материнській платі відповідає за ініціалізацію, передачу та прийом даних між пристроєм

Роз'єми для вентиляторів → ¹

Є різні версії проток Роз'єми SATA III і SATA III), які відрізняються максимальною шьядкістю передачі даних.

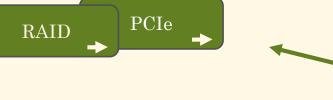


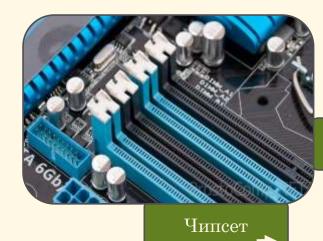


Слоти

BIOS

Фізичний тип інтерфейсу на материнській платі, призначений для підключення різних компонентів.







Слоти М.2 →





PCIe

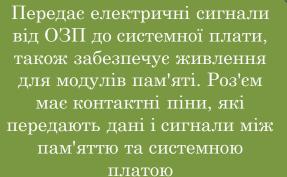


$\overline{\mathrm{DIMM}}$

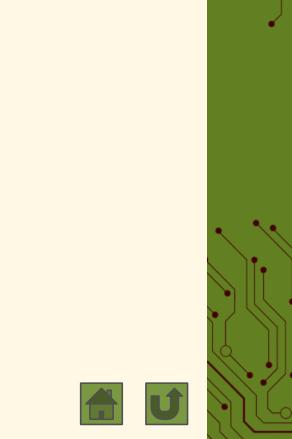
Використовується для підключення оперативної пам'яті (ОЗП) до материнської плати.

матепинській платі,





Визначає максимальну кількість модулів пам'яті, які можуть бути встановлені на системну плату, а також швидкість передачі даних між пам'яттю та іншими компонентами системи.



M.2

Підключення накопичувачів SSD, бездротові модулі Wi-Fi або Bluetooth

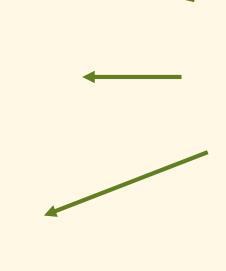
Функції
РСіє Модулів звукової або мережевої карти

Працює за допомогою передачі електричних сигналів і даних між підключеними пристроями та материнською платою.

Використовує високошвидкісний інтерфейс PCIe або SATA для передачі даних з великою швидкістю

Кожен роз'єм М.2 має специфікацію ключа, яка визначає, які типи пристроїв можуть бути підключені до нього, а також їхній інтерфейс передачі даних і швидкість.









Чипсет

BIOS

Відповідає за забезпечення взаємодії іж різними компонентами комп'ютера, такими як процесор, оперативна пам'я та інші пристрої.

RAID



Працює, передаючи електричні сигнали та дані між цими компонентами з метою координації їх роботи.

Слоти

Відповідає за підтримку різних функцій і в, таких як USB, SATA, PCIe, а також Чипсет зління живленням та температурою.





Використані джерела

- https://www.techtarget.com/whatis/definition/BIOS-basic-inputoutput-system
- o https://chatgpt.com



